

超低残渣フラックス DELTALUX 901K5

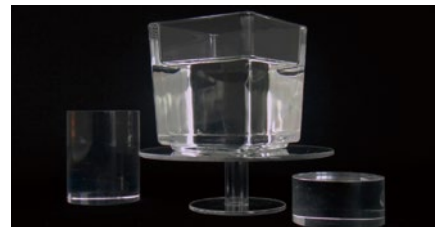
Ultra-Low Residue Flux DELTALUX 901K5

超低残渣が、無洗浄化を実現

Ultra-low residue enables a no-clean process

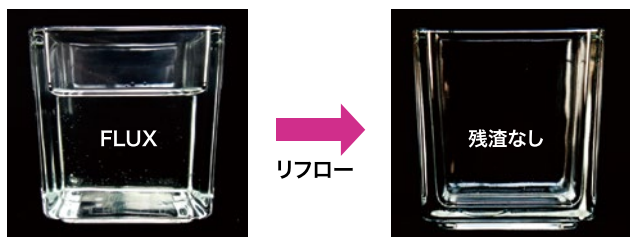
特長

- OSP処理基板でも、良好な濡れ性を約束
- リフローで95%以上が揮発、無洗浄化を実現
- 無洗浄でアンダーフィル注入が可能

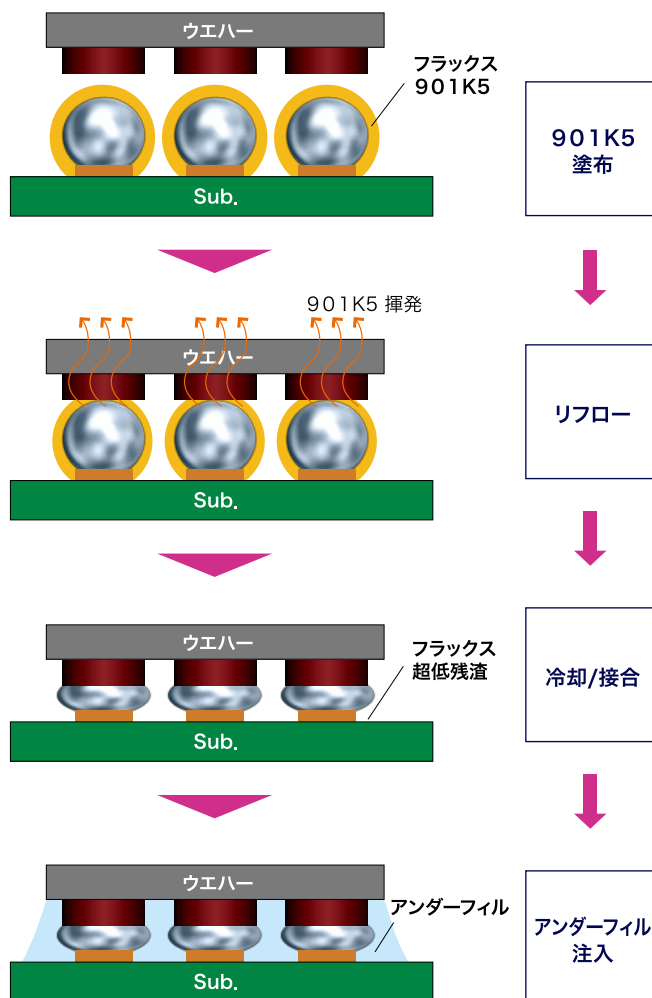


仕様

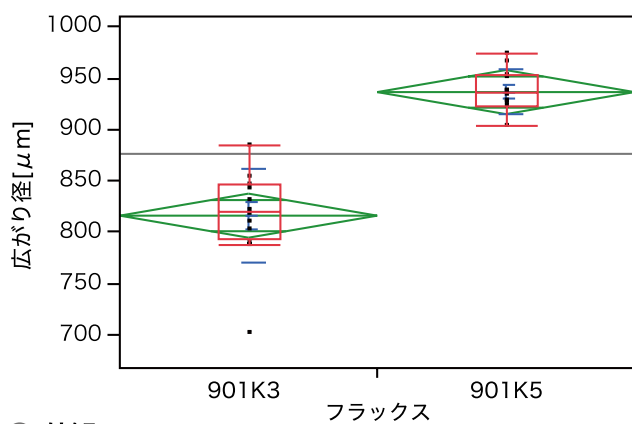
- リフローで95%以上が揮発、無洗浄化を実現



- 無洗浄でアンダーフィル注入が可能



- ハンダヌレ広がり(Cu-OSP基板での結果)



- 外観

